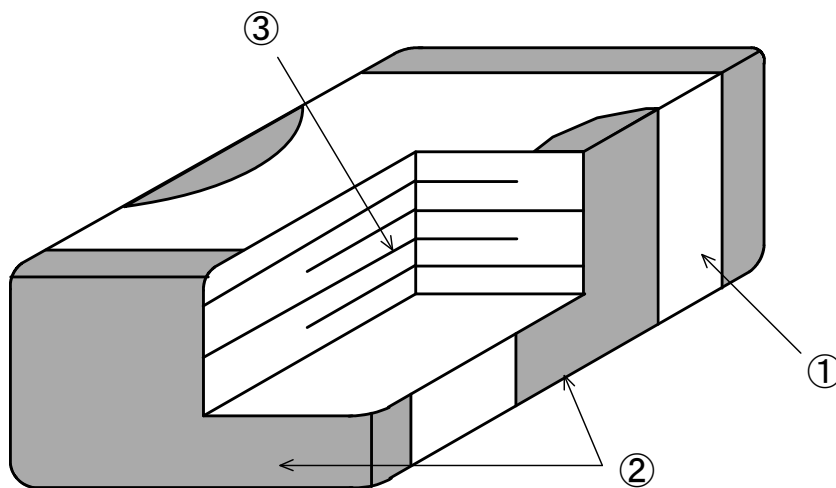


低 ESL チップ積層セラミックコンデンサ(EMI フィルタ) 構造図および材料表

Structure and Material of Low ESL Chip Multilayer Ceramic Capacitors (EMI Filter)

<NFM**CC/HC/HK/KC/PC/PL/TC Series>

1. 内部構造(例) / Example of Structure



2. 使用材料 / Material

No.	品名 / Item	材料一般名 / Material
①	誘電体 Ceramic dielectric	セラミック誘電体 Ceramic dielectric
②	外部電極 Outer electrode	銅 + ニッケルめっき + すすめっき Cu + Ni plating + Sn plating
③	内部電極 Inner electrode	ニッケル Ni